

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

关于公司银行授信计划暨资产抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 资产抵押情况

沈阳东管电力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因企业发展需要，并经第五届董事会第二次会议通过《关于公司 2022 年度银行授信计划暨资产抵押的议案》，公司计划在 2022 年向银行等金融机构申请授信额度（该额度包括流动资金贷款、项目贷款、保函开立、信用证开立、银行承兑汇票开立和贴现、贸易融资等，下同），2022 年公司计划累计授信额度控制在 40,000 万元以内，质押担保及资产抵押担保情况如下：

序号	银行	综合授信额度	授信品种	敞口额度	备注
1	建设银行沈阳融汇支行	18000 万元	流贷、信用证、银承等	13000 万元	抵押：公司位于沈阳经济技术开发区沈西三东路 33 号的联合厂房、食堂及宿舍 辽(2018)沈阳市不动产权第 0505181、0555178 0555221、共 72173.78 平方米不动产及辽(2018)沈阳市不动产权第 9000242、9000241 号，土地使用权面积 152399.49 平方米 担保：张平、张霞连带责任担保
2	浦发银行沈阳分行	9000 万元	国内证、保函、银承	5000 万元	抵押：公司自有北京 279.53 平方米、大连 274.99 平方米、沈阳 285.36 平方米房产对应敞口额度合计不超过 3000 万元；公司全部应收账款质押，张平持有东管电力的 2500 万股股权质押； 担保：东管重工（沈阳）有限公司及张平、张霞连带责任担保
3	广发银行沈阳分行	2000 万元	保函、银承	2000 万元	担保：张平、张霞连带责任担保
4	农行沈阳滨河支行	1000 万	流贷、银承、保函	1000 万元	担保：张平、张霞连带责任担保
5	中信银行沈阳	3000	银承、保	/	无

	分行	万元	函		
	合计	33000 万元		21000 万元	

根据上述计划，公司将根据实际需求确定授信额度、品种及担保内容等。最终银行审批情况可能会与上述预计综合授信额度有所差异，但授信的敞口额度保持不变，具体情况以最终合同签订的内容为准。如果授信的敞口额度超过上述金额或新增其他银行授信须另行按照公司相关制度规定履行内部决策程序。

公司于 2022 年 4 月 27 日第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度银行授信计划暨资产抵押的议案》，并将提交 2022 年 5 月 17 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议。

二、抵押的必要性

本次质押及抵押是为了公司申请银行授信，是公司实现业务发展及经营的正常所需，总体上有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常经营活动产生积极的影响。

三、董事会意见

公司本次董事会认为：公司进行本次质押及抵押融资，是公司正常经营所需，有利于公司稳定发展，符合公司及全体股东利益。

四、备查文件目录

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日